集積回路工学第2

集積回路工学研究室(MeRL) 秋田純一

この講義の位置づけ

4年前期

3年後期

3年前期

2年後期

集積回路設計及び演習 [深山・秋田] 集積回路工学第2(情)・集積回路工学(電) [秋田] 集積回路工学第1(情)・デジタル回路(電) [北川] 半導体工学[森本] 半導体工学[北川] 情報システム工学科 電気電子システム工学科

各科目で取り扱う範囲

学期	科目	設計のレベル(表現の抽象度)
4年前期	集積回路設計及び演習	サブ-システムレベル(HDL記述、論理 合成、CPU設計)
3年後期	集積回路工学2	サブ-システムレベル(要素回路)
3年前期	集積回路工学1	ゲートレベル・トランジスタレベル(レイアウト設計実習)
	情報システム工学実験2	トランジスタレベル(回路シミュレーション)
2年後期	半導体工学	物理レベル:製造テクノロジとT-CAD (プロセスシミュレーション)

集積回路



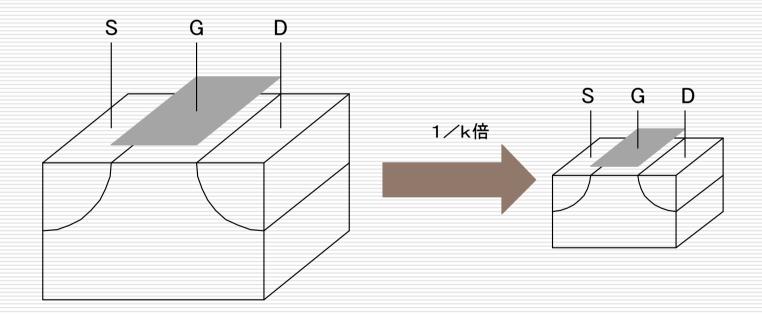


集積回路ができるまで

- ロビデオ
 - NHKスペシャル 「電子立国日本の自叙伝」(1991) (抜粋:18分程度)

スケーリング則

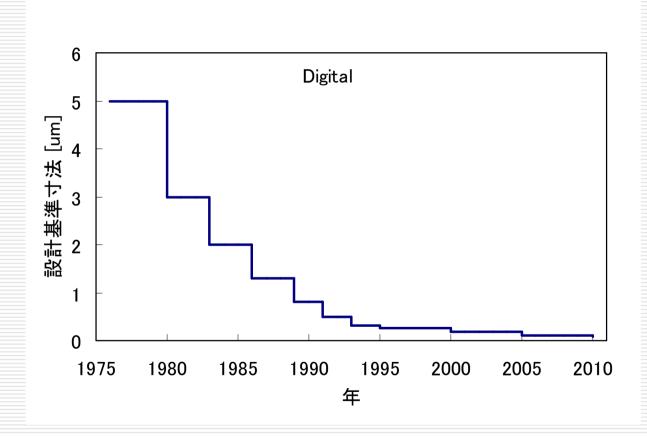
□ 集積回路を構成するMOSトランジスタを小さく すると・・・



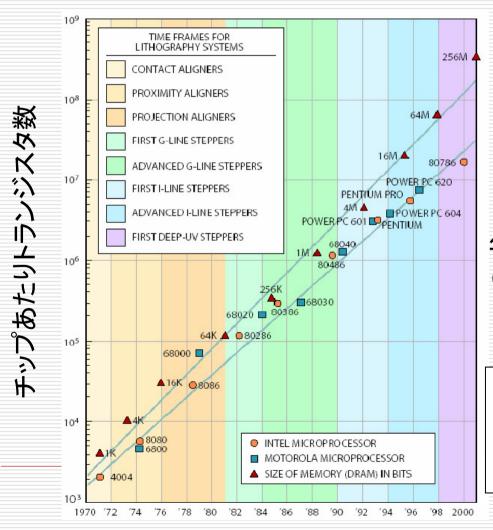
スケーリング則の効果

- □ 信号遅延=1/k(高速化)
- □ 消費電力=1/k²(低消費電力化)
- □ 集積度=k²(高性能化 or 低価格化)

MOSトランジスタ微細化の歴史



Gordon Moore's Law



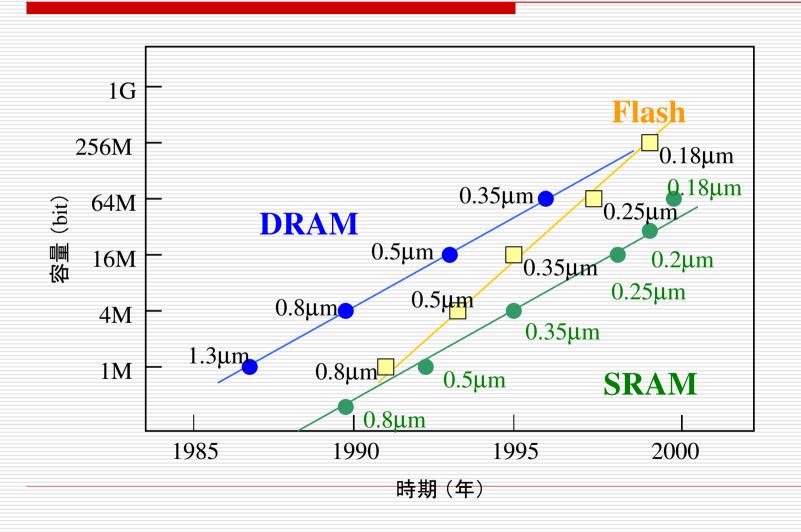
年率59%=4/3yearsで集積度増大 (「3年で4倍」)

傾き:

プロセッサ: 1.5/years

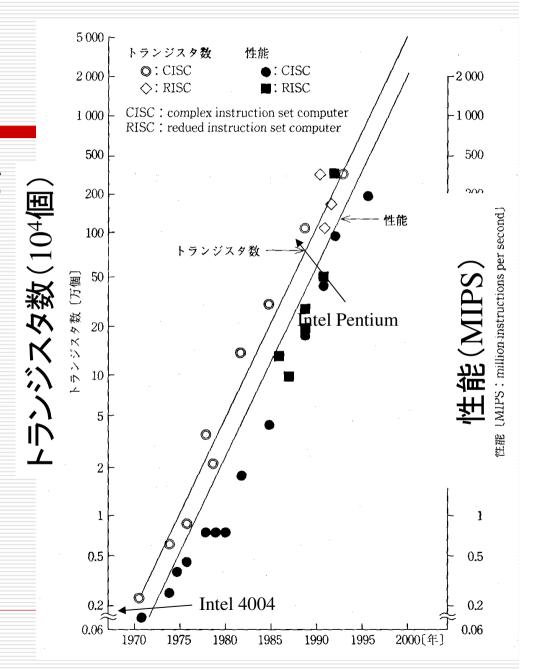
メモリ: 1.6/years

Flashメモリ開発動向



高性能化の歴史

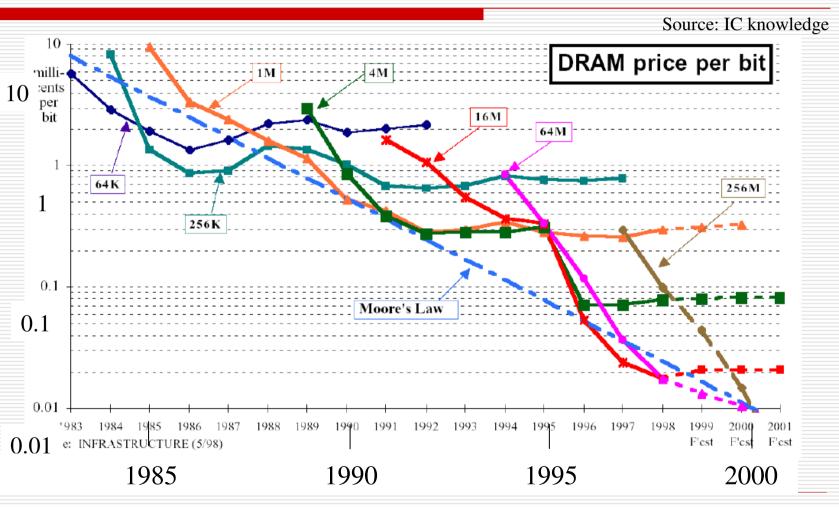
ロプロセッサの規模と 性能の推移



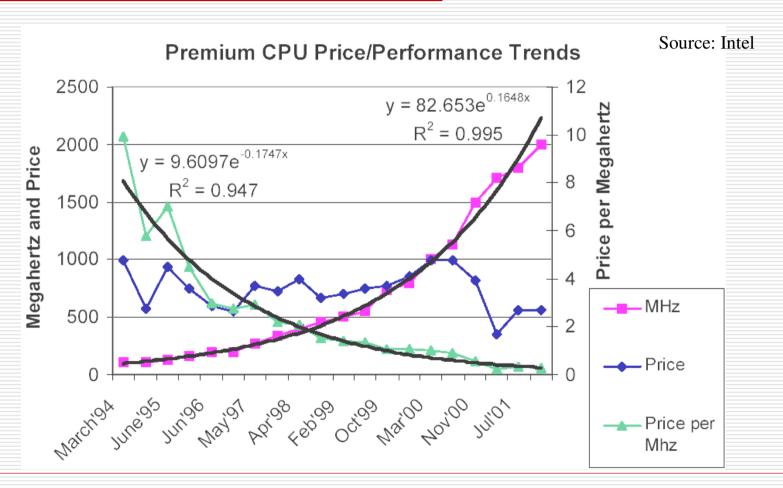
スケーリング則のもたらすもの(その2)

- □ 機能単価:「価格/機能」
 - スケーリングにより継続的な機能向上が可能
 - 他の産業では見られない特異性

低コスト化(その1:DRAMのビット単価)



低コスト化 (その2:クロック周波数あたりのプロセッサ価格)



機能単価の低減のみでよいか?

- 口否。
- □「機能飢餓」が必要
 - ■「より高性能なものが求められている」状態
 - 電子産業は長年この状態にある
- □ シーズとニーズの両立
 - ユーザ側:機能飢餓
 - メーカ側:スケーリング則によるメリット

集積回路の世界の今後は・・・?

- ロ ポイント:
 - ■「機能飢餓」は続くのか?
 - スケーリングなどの技術的実現性は続くのか?

Moore's Lawの終わり:技術面

- □ MOSトランジスタの微細化の限界
 - MOSトランジスタは原子よりは小さくならない
 - L:~0.1um(=100nm)←→ Si原子~1nm
 - その他の制限要因
 - □ 消費電力の増加(もれ電流)
 - □ 回路規模の増大と設計技術の乖離
 - L:~0.01um(=10nm)(めどはたっている)

Moore's Lawの終わり:ニーズ面

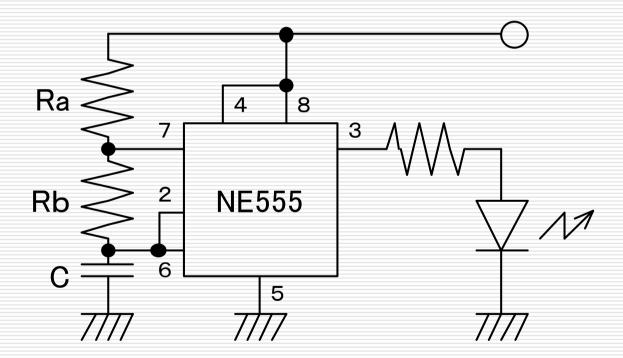
- □ 果たして、Moore's Lawによる高性能な集積 回路は必要なのか?
 - 例)PCの性能?
 - 例)携帯電話の機能?
 - 技術的要因だけでは決まらない
 - ■・・・これ以上の技術の進歩は必要なのか・・・?

集積回路の今後に対する別の見方

- □集積回路の製造・設計技術の成熟
 - 高性能な集積回路(MPU, メモリ, ...)
 - 低価格な集積回路(性能はそこそこ)
- □ 高性能な集積回路:
 - = 最先端の製造技術(工場)
 - →(~1000億円以上)
- □ 低価格な集積回路
 - 性能はそこそこ。しかし・・・

「LEDを点滅させる回路」(1)

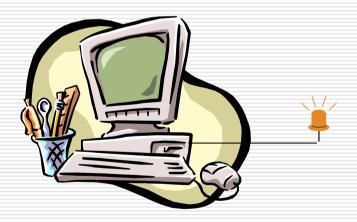
□ 普通の設計方法:発振回路



「LEDを点滅させる回路」(2)

- □ PCを使ってもできる・・・?
 - 可能だが、非現実的・・・か?

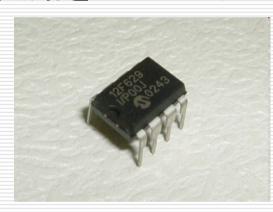
```
while(1) {
    a = 1;
    sleep(1);
    a = 0;
    sleep(1);
}
```



マイクロコントローラ(MCU:マイコン)

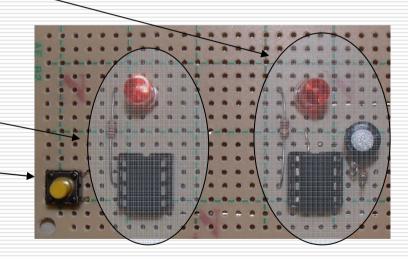
- □ マイクロコントローラ (MCU)
 - CPU+RAM+ROM+周辺回路を1つのチップに
 - CPU: 1~100MIPS
 - RAM: 1K~10KB
 - ROM: 1K~100KB
 - Cost: ~100円程度





「LEDを点滅させる回路」(3)

- □ 発振回路
 - $IC(8p)+C\times1+R\times2=2
- □ MCU
 - \blacksquare IC(8p)=\$1.5
 - 多機能
 - □ 点滅速度、点滅パターン などの変更が容易



MCUを使ったLED点滅回路

- □価格・性能の両面で、現実的な選択肢
- □ 性能面では、実は高機能にもできる
 - コンピュータを使う!

これからの情報技術と集積回路

- □「道具」としての集積回路
 - 設計技術・製造技術の成熟
 - 敷居が下がってきている(学部講義でも扱う!)
- □ 情報技術の実現方法としての集積回路
 - パソコンを使ってプログラム:できることは、たかが知れている (パソコンの枠の中だけの世界)
 - 面白いもの・作りたいものを実現したいときに、 道具として活用する(実世界とのつながり)
 - (そのための準備としての「集積回路工学」)

金沢大学のVLSI設計教育

- □ 階層的なカリキュラムによりアルゴリズムから 半導体技術動向までを関連づける
- □ 情報技術関連講義とのリンクをはかり、システムのLSI化を常識のものとする
- □ VDECを活用し、実習による体得を目指す (例:自主課題研究「LSI設計コンテスト」)

この講義の予定

第1回: VLSI技術動向 (10/4) 第2回:加算回路(その1)(10/18) □ 第3回:加算回路(その2)(10/25) □ 第4回:減算回路·ALU(11/1) □ 第5回:乗算回路(その1)(11/8) □ 第6回:乗算回路(その2)(11/15) □ 第7回:マイクロプロセッサ(11/22) □ 第8回: SRAM (11/29) □ 第9回: DRAM (12/6) □ 第10回: ROM (12/13) □ 第11回:演算増幅器(12/20) □ 第12回: D/A変換器·A/D変換器 (1/11) □ 第13回:高周波回路(1/17)